

关于召开“iNDT&E 2025 第 6 届智能检测与评估大会”的通知

各有关单位：

“智能检测与评估大会”由中国机械工程学会无损检测分会于 2017 年在武汉分会委员会议期间酝酿成立，现已打造成“iNDT&E 智能检测与评估”大会，在业内外颇受关注，大会吸引力不断攀升，分别于 2018 年 10 月 29 日-11 月 1 日、2019 年 10 月 30 日-11 月 1 日、2021 年 10 月 28 日-10 月 29 日、2023 年 10 月 26 日-27 日、2024 年 10 月 31 日-11 月 1 日在上海已成功举办了 5 届。现已成为内外颇具影响的系列学术交流会。

经前期广泛征集意见和全体策划，将于 2025 年 10 月 30 日-31 日在上海举行第 6 届 iNDT&E 2025 智能检测与评估大会，本次会议采取限额参会原则。

一、会议名称

第 6 届 iNDT&E 2025 智能检测与评估大会。

二、会议主题

全面推进智能检测与评估技术在智能产业/专业中高效增值，体验智能检测与评估技术的实际成效。

三、会议组织形式与日程

会议采取大会限时报告+短研讨相结合互动形式。将组织业内外专家和学者开展以下 3 个主题限时交流与短研讨：有志于大会报告者，10 月 20 日前报名和预约。

第 1 个主题篇：智能检测与评估顶层设计，从智能检测与评估技术的顶层规划与设计角度，邀请检测、制造、服役、计算机、人工智

能等领域外专家和学者研讨智能检测与评估的昨天-今天-明天。

第2个主题篇：智能检测与评估基础技术，邀请检测、人工智能、云技术、数字孪生等领域专家介绍相关底层技术研究进展。

第3个主题篇：智能检测与评估应用互动与展示。从智能检测与评估技术研发及应用案例角度，邀请业内外单位和专家介绍智能检测与评估落地效果。

会议期间将组织参观 QC 展和“智能检测与评估”秋令营体验活动。

四、会议时间和地点

时间：2025 年 10 月 30 - 31 日。

报到：2025 年 10 月 29 日。

地点：上海世贸大楼 7 层报告厅 D。

四、会议费用

此次会议不收会议费，会议期间提供工作用餐。住宿自由安排，费用自理，推荐住宿宾馆：上海光大酒店、华夏宾馆、田林宾馆。

五、会议注册方式

登录 <https://indte2025.aconf.cn> 网页注册，参会名额以注册先后顺序为准，名额满位置。

六、主办单位和承办单位

主办单位：中国机械工程学会

承办单位：

1. 中国机械工程学会无损检测分会（智能检测与评估大会）
2. 先进复合材料技术国际联合研究中心（科技部）
3. 上海材料研究所有限公司《无损检测》编辑部
4. 上海材料研究所有限公司

协办单位（以字首拼音字母排序）：

1. 阿塔米智能装备（北京）有限公司
2. 广州多浦乐电子科技股份有限公司
3. 江苏三合声源超声波科技有限公司
4. 南通辰同智能科技有限公司
5. 艾因蒂克科技（上海）有限公司
6. 武汉中科创新技术股份有限公司

承办单位联系人：刘松平，13501205627，
liusping2014@163.com

七、会议网页

本次会议网页：<https://indte2025.aconf.cn>;

历次会议网页：<https://indte2019.aconf.cn>;

<https://indte2021.aconf.cn>;

<https://indte2023.aconf.cn>;

<https://indte2024.aconf.cn>。



